



2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2025年8月7日

上場会社名 日本電子材料株式会社 上場取引所 東
 コード番号 6855 URL <https://www.jem-net.co.jp/>
 代表者(役職名) 代表取締役社長 (氏名) 坂田 輝久
 問合せ先責任者(役職名) 執行役員 管理部門統括部長 (氏名) 石本 浩久 TEL 06-6482-2007
 配当支払開始予定日 —
 決算補足説明資料作成の有無 : 無
 決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2026年3月期第1四半期の連結業績(2025年4月1日~2025年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 親会社株主に帰属する四半期純利益 | |
|---------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------------------|-------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 2026年3月期第1四半期 | 5,437 | 8.9 | 1,475 | 25.0 | 1,408 | 11.4 | 988 | 13.8 |
| 2025年3月期第1四半期 | 4,992 | 20.6 | 1,180 | 357.6 | 1,264 | 271.4 | 868 | 283.4 |

(注) 包括利益 2026年3月期第1四半期 637百万円(△42.0%) 2025年3月期第1四半期 1,098百万円(276.2%)

| | 1株当たり 四半期純利益 | 潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益 |
|---------------|-----------------|----------------------------|
| | 円 銭 | 円 銭 |
| 2026年3月期第1四半期 | 78.26 | — |
| 2025年3月期第1四半期 | 68.76 | — |

(2) 連結財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 |
|---------------|--------|--------|--------|
| | 百万円 | 百万円 | % |
| 2026年3月期第1四半期 | 37,797 | 28,046 | 74.2 |
| 2025年3月期 | 39,859 | 27,914 | 70.0 |

(参考) 自己資本 2026年3月期第1四半期 28,046百万円 2025年3月期 27,914百万円

2. 配当の状況

| | 年間配当金 | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末 | 合計 |
| | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| 2025年3月期 | — | 30.00 | — | 40.00 | 70.00 |
| 2026年3月期 | — | — | — | — | — |
| 2026年3月期(予想) | — | 25.00 | — | 25.00 | 50.00 |

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2026年3月期の連結業績予想(2025年4月1日~2026年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 親会社株主に帰属する当期純利益 | | 1株当たり 当期純利益 |
|-----------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------|----------------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円 銭 |
| 第2四半期(累計) | 12,200 | 24.0 | 1,650 | △19.5 | 1,600 | △19.8 | 1,000 | △25.8 | 79.17 |
| 通期 | 25,500 | 7.0 | 3,750 | △18.2 | 3,650 | △21.3 | 2,500 | △27.6 | 197.92 |

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更 : 無
新規 — 社(社名) 、除外 — 社(社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| 2026年3月期1Q | 12,647,416株 | 2025年3月期 | 12,647,416株 |
| 2026年3月期1Q | 15,947株 | 2025年3月期 | 15,900株 |
| 2026年3月期1Q | 12,631,504株 | 2025年3月期1Q | 12,629,070株 |

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数(四半期累計)

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー : 無

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

| | |
|------------------------------|------|
| 1. 当四半期決算に関する定性的情報 | P. 2 |
| (1) 経営成績に関する説明 | P. 2 |
| (2) 財政状態に関する説明 | P. 2 |
| (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 | P. 3 |
| 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 | P. 4 |
| (1) 四半期連結貸借対照表 | P. 4 |
| (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 | P. 6 |
| (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 | P. 8 |
| (セグメント情報等の注記) | P. 8 |
| (株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) | P. 8 |
| (継続企業の前提に関する注記) | P. 8 |
| (キャッシュ・フロー計算書に関する注記) | P. 8 |

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善と各種政策の効果により、緩やかな回復傾向が続きました。しかしながら、米国の通商政策による影響、物価上昇、欧米における高い金利水準の継続に伴う影響、中国経済の先行き懸念、中東地域をめぐる情勢等により、先行きは不透明な状況で推移いたしました。

当社グループの主たる事業分野である半導体市場につきましては、生成AI向けの画像処理半導体や広帯域メモリー(HBM)等の先端半導体の需要がけん引役となる一方で、自動車や産業機器向け等、生成AI用途以外の半導体市場の回復は遅れる状態で推移いたしました。

このような事業環境の中、当第1四半期連結累計期間の売上高につきましては、前年同四半期に対して、非メモリー向けプローブカードは、需要が一段と低調に推移いたしました。メモリー向けプローブカードは、昨年度より拡販が進んでいる国内外の先端半導体向けに加え、緩やかな回復基調となった主要顧客のニーズにも応えるため、増産に努めたことにより、大きく伸ばすことができました。以上の結果、全体の売上高につきましては、前年同四半期を上回る結果となりました。

利益面につきましても、高付加価値製品を中心とした売上高の増加による、国内工場の稼働率や生産効率の向上等より、前年同四半期を上回る結果となりました。

以上の結果、当第1四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は5,437百万円(前年同四半期比8.9%増)、営業利益は1,475百万円(前年同四半期比25.0%増)、経常利益は1,408百万円(前年同四半期比11.4%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は988百万円(前年同四半期比13.8%増)となりました。

報告セグメント別の業績は次のとおりです。

a. 半導体検査用部品関連事業

半導体検査用部品関連事業の売上高につきましては、前年同四半期に対して、非メモリー向けプローブカードは、需要が一段と低調に推移いたしました。メモリー向けプローブカードは、昨年度より拡販が進んでいる国内外の先端半導体向けに加え、緩やかな回復基調となった主要顧客のニーズにも応えるため、増産に努めたことにより、大きく伸ばすことができました。以上の結果、全体の売上高につきましては、前年同四半期を上回る結果となりました。

利益面につきましても、高付加価値製品を中心とした売上高の増加による、国内工場の稼働率や生産効率の向上等より、前年同四半期を上回る結果となりました。

以上の結果、売上高5,381百万円(前年同四半期比9.0%増)セグメント利益は1,918百万円(前年同四半期比29.9%増)となりました。

b. 電子管部品関連事業

電子管部品関連事業につきましては、売上高55百万円(前年同四半期比3.2%増)、セグメント利益は2百万円(前年同四半期比15.4%減)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ2,062百万円減少し、37,797百万円となりました。

これは主として、現金及び預金が1,528百万円、原材料及び貯蔵品が64百万円増加しましたが、電子記録債権が371百万円、売掛金が3,076百万円、製品が140百万円減少したこと等によるものであります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ2,194百万円減少し、9,750百万円となりました。

これは主として、電子記録債務が136百万円、設備電子記録債務が170百万円増加しましたが、買掛金が912百万円、未払法人税等が662百万円、賞与引当金が347百万円、長期借入金が271百万円減少したこと等によるものであります。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ132百万円増加し、28,046百万円となりました。

これは主として、為替換算調整勘定が351百万円減少しましたが、利益剰余金が483百万円増加したこと等によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

今後の見通しにつきましては、米国の通商政策による当社の業績に対する直接的な影響は軽微と見込んでおりますが、世界経済の下振れリスクや為替の不安定さ等、当社グループを取り巻く事業環境には依然として不確実性が伴っております。

プローブカードにつきましては、非メモリー向けは、自動車や産業機器向け等の半導体市場が軟調に推移している影響を受け、需要の回復には時間を要する見通しです。メモリー向けは、生成A I 市場の拡大を背景に、成長基調を維持する見通しです。

当社グループといたしましては、半導体市場の中長期的な成長に備え、今期は積極的な先行投資を通じて、生産キャパシティと製品力の強化を図ってまいります。

第2四半期連結累計期間及び通期の業績につきましては、現時点では、2025年5月14日に公表いたしました業績予想に変更はございません。なお、引き続き今後の業績動向を踏まえ精査をしており、修正の必要が生じた場合には速やかにお知らせいたします。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2025年6月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 12,148 | 13,676 |
| 受取手形 | 0 | — |
| 電子記録債権 | 1,166 | 794 |
| 売掛金 | 10,656 | 7,579 |
| 有価証券 | 40 | 38 |
| 製品 | 619 | 479 |
| 仕掛品 | 1,605 | 1,623 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,939 | 2,004 |
| その他 | 321 | 439 |
| 貸倒引当金 | △33 | △24 |
| 流動資産合計 | 28,463 | 26,612 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 5,429 | 5,357 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,875 | 2,807 |
| 建設仮勘定 | 442 | 496 |
| その他（純額） | 1,890 | 1,835 |
| 有形固定資産合計 | 10,638 | 10,496 |
| 無形固定資産 | 259 | 300 |
| 投資その他の資産 | | |
| その他 | 499 | 388 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 投資その他の資産合計 | 498 | 387 |
| 固定資産合計 | 11,395 | 11,184 |
| 資産合計 | 39,859 | 37,797 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 電子記録債務 | 544 | 681 |
| 買掛金 | 1,601 | 688 |
| 設備電子記録債務 | 40 | 211 |
| 1年内償還予定の社債 | 100 | 100 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,231 | 1,125 |
| 未払法人税等 | 971 | 309 |
| 賞与引当金 | 623 | 276 |
| その他 | 1,675 | 1,488 |
| 流動負債合計 | 6,789 | 4,881 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 800 | 800 |
| 長期借入金 | 3,749 | 3,477 |
| その他 | 606 | 591 |
| 固定負債合計 | 5,155 | 4,869 |
| 負債合計 | 11,944 | 9,750 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2025年6月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,074 | 3,074 |
| 資本剰余金 | 3,293 | 3,293 |
| 利益剰余金 | 20,450 | 20,933 |
| 自己株式 | △16 | △16 |
| 株主資本合計 | 26,801 | 27,285 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 8 | 8 |
| 為替換算調整勘定 | 1,104 | 753 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,112 | 761 |
| 純資産合計 | 27,914 | 28,046 |
| 負債純資産合計 | 39,859 | 37,797 |

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

| | 前第1四半期連結累計期間 (自2024年4月1日 至2024年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自2025年4月1日 至2025年6月30日) |
|------------------|---|---|
| 売上高 | 4,992 | 5,437 |
| 売上原価 | 2,714 | 2,639 |
| 売上総利益 | 2,277 | 2,797 |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 給料及び手当 | 267 | 304 |
| 退職給付費用 | 4 | 5 |
| 研究開発費 | 386 | 436 |
| その他 | 438 | 576 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,096 | 1,322 |
| 営業利益 | 1,180 | 1,475 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 7 | 7 |
| 受取配当金 | 2 | 2 |
| 為替差益 | 80 | — |
| その他 | 2 | 12 |
| 営業外収益合計 | 93 | 22 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 7 | 11 |
| 社債利息 | 1 | 1 |
| 為替差損 | — | 75 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業外費用合計 | 9 | 89 |
| 経常利益 | 1,264 | 1,408 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,264 | 1,408 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 252 | 239 |
| 法人税等調整額 | 143 | 180 |
| 法人税等合計 | 395 | 420 |
| 四半期純利益 | 868 | 988 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 868 | 988 |

四半期連結包括利益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

| | 前第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日) |
|-----------------|---|---|
| 四半期純利益 | 868 | 988 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 0 | △0 |
| 為替換算調整勘定 | 229 | △351 |
| その他の包括利益合計 | 230 | △351 |
| 四半期包括利益 | 1,098 | 637 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 1,098 | 637 |

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等の注記)

前第1四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

| | 報告セグメント | | | 調整額 (注1) | 四半期連結損益 計算書計上額 (注2) |
|-----------------------|------------------|---------------|-------|-------------|---------------------------|
| | 半導体検査用 部品関連事業 | 電子管部品 関連事業 | 計 | | |
| 売上高 | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 4,938 | 53 | 4,992 | — | 4,992 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | — | — | — | — | — |
| 計 | 4,938 | 53 | 4,992 | — | 4,992 |
| セグメント利益 | 1,476 | 2 | 1,479 | △ 298 | 1,180 |

- (注) 1. セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。
2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当第1四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

| | 報告セグメント | | | 調整額 (注1) | 四半期連結損益 計算書計上額 (注2) |
|-----------------------|------------------|---------------|-------|-------------|---------------------------|
| | 半導体検査用 部品関連事業 | 電子管部品 関連事業 | 計 | | |
| 売上高 | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 5,381 | 55 | 5,437 | — | 5,437 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | — | — | — | — | — |
| 計 | 5,381 | 55 | 5,437 | — | 5,437 |
| セグメント利益 | 1,918 | 2 | 1,920 | △ 445 | 1,475 |

- (注) 1. セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。
2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

| | 前第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日) |
|-------|---|---|
| 減価償却費 | 277百万円 | 347百万円 |